

AISOL/OPENSUSI/IBM/MUFG Bank共同イベント

半導体で 価値をつくる

“Design to Value” Meetup

生成AIやDXの進展により、半導体は“部品”から、競争力を左右する“価値創出の中核”へと位置づけが変わっています。求められるのは「技術」単体ではなく、「誰の課題をどう解くか」というValueとの結びつきです。本イベントでは、価値から逆算して設計へつなげる「Design to Value」を軸に、つくる側／使う側の視点を接続します。基調講演・体験型セッション・ネットワーキングを通じて、理解に留まらず“次の一步”へ進むための学びと共創のきっかけを提供します。

SPEAKER



井上 弘士 氏

九州大学・副学長
福岡半導体リスキリング
センター・副センター長



小西 研司

日本IBM株式会社
東京基礎研究所セミコンダクターズ
リサーチサイエンティスト



高橋 克己

AIST Solutions プロデューサー/
OpenSUSI エバンジェリスト

2026 **3/10** **火** **14:00 > 19:15**
[開場 13:30]

事前登録制

RISE-A会員無料
(非会員1000円)

| 定 員 | 会 場 **50** 名

| 会 場 | RISE GATE NIHONBASHI カンファレンスA+B
東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7階

イベント
詳細は
こちら



| 主 催 | AISOL、OPENSUSI | 共 催 | IBM、MUFG Bank、RISE-A



AISOL/OPENSUSI/IBM/MUFG Bank共同イベント

半導体で価値をつくる “Design to Value” Meetup

2026 **3/10** **火** 14:00・19:15
[開場 13:30]

事前登録制

RISE-A会員無料
(非会員1000円)

|主 催| AISOL、OPENSUSI |共 催| IBM、MUFG Bank、RISE-A

PROGRAM

- 14:00~14:05 **主催者・共催者挨拶**
AIST Solutions プロデューサー/OpenSUSI エバンジェリスト 高橋 克己
一般社団法人RISE-A 理事 三枝 寛
三菱UFJ銀行 半導体バリューチェーン推進室 室長 中野 慶三郎
- 14:05~14:35 **基調講演 「造る側」と「使う側」からの半導体人材を育成 ～中学・高校・大学から社会人まで～**
九州大学・副学長／福岡半導体リスキリングセンター・副センター長 井上 弘士 氏
- 14:35~14:45 **休憩・準備**
- 14:45~17:45 **The GAME スペシャルセッション**
日本IBM株式会社 東京基礎研究所セミコンダクターズ リサーチサイエンティスト 小西 研司
- 17:45~18:15 **Design to Valueを現実のものづくりへ — OpenSUSIが創る実践型半導体コミュニティ**
AIST Solutions プロデューサー/OpenSUSI エバンジェリスト 高橋 克己
- 18:15~19:15 **ネットワーキング**

- 日本語での開催となります。
- 筆記用具をご持参ください。
- 服装はビジネスカジュアルを推奨します。
- 開催事務局によりセッション・体験会の様子の写真を撮影させていただきます。撮影写真はRISE-A、協賛社それぞれの広報活動に利用させていただく可能性がございます。
- 参加者による写真・動画の撮影、音声の録音は禁止させていただきます。

- 先着50名様となります。超えた場合はキャンセル待ちとさせていただきます。
- 同一団体からの参加は上限3名様とさせていただきます。3名を超える場合は申し込み後に個別に参加人数のご調整をお願いする場合があります。
- 参加確定後にキャンセルする場合はご連絡をお願いします。
- 資料や教材の配布は行いません。
- 参加証明書等の発行予定はありません。

ACCESS



RISE GATE NIHONBASHI カンファレンスA+B

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7F
東京メトロ銀座線「三越前駅」から徒歩1分
JR東京駅から徒歩12分

